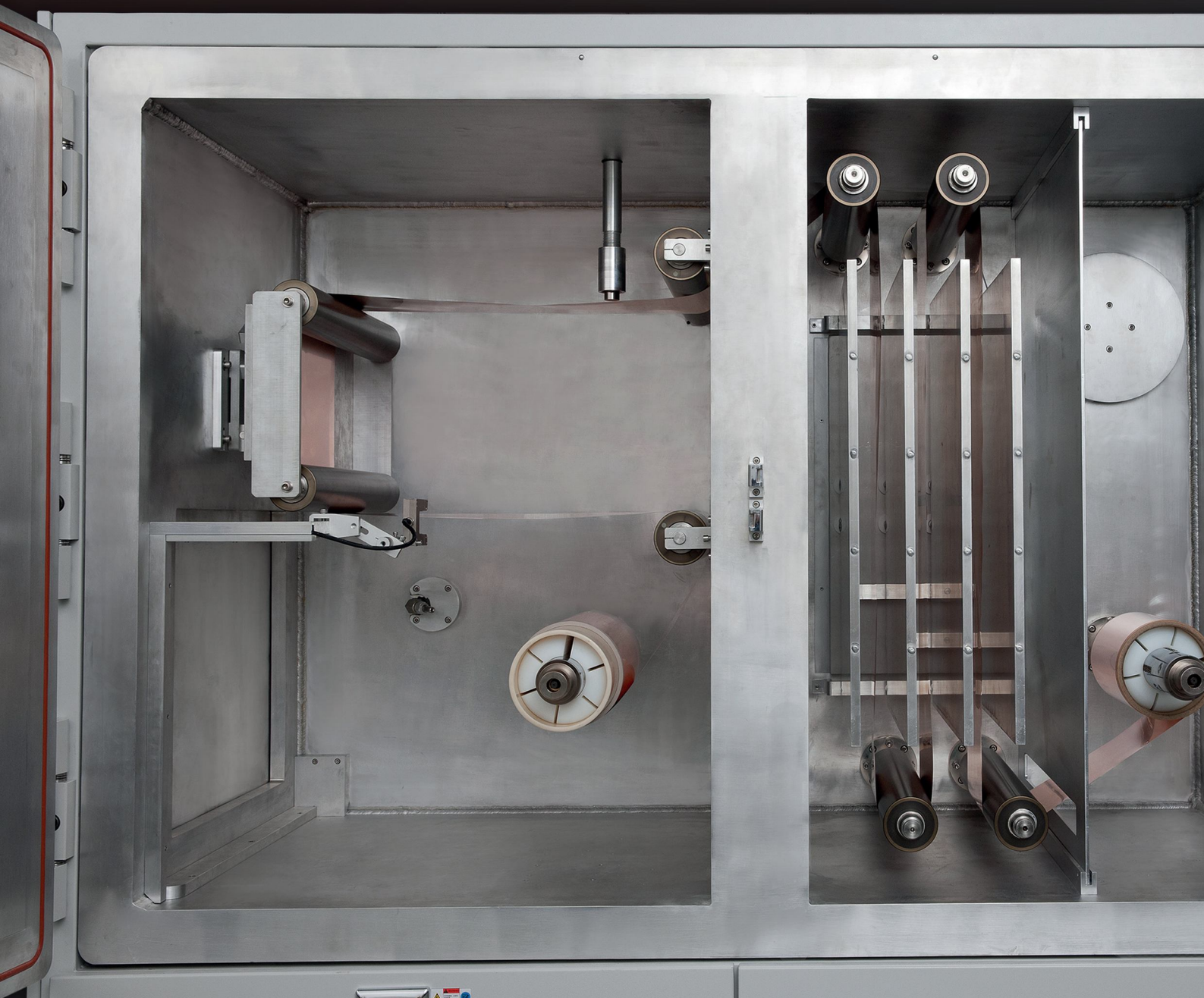


RTR

plasma treatment system



宝丰堂
boffotto



Roll To Roll Plasma

专为卷式抗性电路板与卷式抗性材料设计，
采用国外先进的传动技术与等离子体技术完美结合。

用途

- 卷式FPC孔内钻污清洁与表面清洁
- 卷式PI表面粗化及清洁
- 卷式Coverlay表面粗化及清洁
- 卷式电子材料的表面清洁
- 其他卷式材料的表面清洁

特性

- 行进式纠偏控制，确保收料精度
- 恒张力，恒速度控制
- 等离子反应区单独隔离，保证等离子不影响其他机构
- 专利的等离子处理设备
- 专利的纠偏收料机构设计



机台型号		RTR-1M	RTR-2M
等离子处理	处理宽幅	10~500mm	
	处理速度	0.1~2M/Min	
	收料精度	±1mm	
腔体	尺寸	1886 W*1238 D*1272 H mm	
	材料	航空铝合金	
主机	主机体尺寸	2865 W*1889 D*2228 H mm	
	安装面积	3000*4000mm	
	重量	3000kg	
电源	功率@ 频率	5KW@40KHz	
真空泵	干泵	1178CFM	
	干燥空气压力	0.15~0.2Mpa	
	干燥空气流量	0-60L/Min	
安装条件	电力	AC380V, 50/60Hz, 3Phase 5Wire ,35KVA	
	压缩空气	80-100PSIG	
	冷却水	3.5m³/H	
	工艺气体	CF4: 99.999% O2: 99.999% N2: 99.999% Ar: 99.999% H2: 99.999% 等	
	排气管道接口	KF50	
其他配置	冰水机	17630Kcal, 3Hp, 220V, 50Hz	
	废气处理器	进气管: Ø45/38mm; 排气管: Ø110/90mm 3HP, 220V, 50Hz	
	空气干燥机	15-20PSIG, 1HP, 220V, 50Hz	
产品认证	CE RoHS FCC		